



В. И. Смирнов

ФИЗИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

(i) «Инфра-Инженерия»

В. И. Смирнов

ФИЗИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

Учебное пособие

Москва Вологда
«Инфра-Инженерия»
2023

УДК 621.382

ББК 32.965

C50

Рецензенты:

Ульяновский филиал Института радиотехники и электроники
им. В. А. Котельникова РАН (директор д-р техн. наук,
профессор *B. A. Сергеев*);

профессор кафедры конструирования и технологии электронных систем
и устройств Самарского национального исследовательского университета
им. академика С. П. Королева д-р техн. наук, профессор *M. N. Пиганов*

Смирнов, В. И.

C50 Физика полупроводниковых приборов : учебное пособие / В. И. Смирнов. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2023. – 212 с. : ил., табл.
ISBN 978-5-9729-1241-4

Изложены физические основы работы полупроводниковых приборов. Особое внимание уделено процессам в электронно-дырочных переходах, составляющих основу практически всех полупроводниковых диодов, транзисторов и тиристоров. Отдельно выделены полупроводниковые элементы, предназначенные для работы в силовых устройствах и устройствах СВЧ-электроники.

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств», профиль «Конструирование и технология электронных средств».

УДК 621.382

ББК 32.965

ISBN 978-5-9729-1241-4

© Смирнов В. И., 2023

© Издательство «Инфра-Инженерия», 2023

© Оформление. Издательство «Инфра-Инженерия», 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|----|
| ВВЕДЕНИЕ..... | 6 |
| 1. КОНТАКТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ..... | 9 |
| 1.1. Методы формирования электронно-дырочных переходов..... | 9 |
| 1.2. Электрические процессы в <i>p-n</i> -переходе в отсутствие внешнего напряжения..... | 14 |
| 1.3. Выпрямляющие свойства <i>p-n</i> -перехода..... | 18 |
| 1.4. ВАХ реального <i>p-n</i> -перехода..... | 24 |
| 1.5. Барьерная и диффузионная емкости <i>p-n</i> -перехода..... | 28 |
| 1.6. Переходные процессы в <i>p-n</i> -переходе..... | 33 |
| 1.7. Пробой <i>p-n</i> -перехода..... | 36 |
| 1.7.1. Лавинный пробой..... | 36 |
| 1.7.2. Туннельный пробой..... | 38 |
| 1.7.3. Тепловой пробой..... | 40 |
| 1.8. Контакт металл-полупроводник..... | 41 |
| 1.8.1. Процессы в переходе металл-полупроводник..... | 42 |
| 1.8.2. Выпрямляющие свойства барьера Шоттки..... | 45 |
| 1.8.3. Омические контакты металл-полупроводник..... | 47 |
| 1.9. Гетерогенный переход..... | 49 |
| Контрольные вопросы..... | 52 |
| 2. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ..... | 53 |
| 2.1. Общие сведения о полупроводниковых диодах..... | 53 |
| 2.2. Выпрямительные диоды..... | 54 |
| 2.3. Импульсные диоды..... | 57 |
| 2.3.1. Переходные процессы в импульсных диодах..... | 57 |
| 2.3.2. Диоды Шоттки..... | 61 |
| 2.3.3. Pin-диоды..... | 63 |
| 2.3.4. Диоды с накоплением заряда..... | 66 |
| 2.4. Стабилитроны и стабисторы..... | 67 |
| 2.5. Варикапы..... | 72 |
| 2.6. Туннельные и обращенные диоды..... | 74 |
| Контрольные вопросы..... | 81 |
| 3. БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ..... | 82 |
| 3.1. Общие сведения о биполярных транзисторах..... | 82 |
| 3.2. Режимы работы биполярных транзисторов и схемы включения..... | 86 |
| 3.3. Физические процессы в биполярном транзисторе..... | 88 |
| 3.4. Статические характеристики биполярного транзистора..... | 92 |
| Контрольные вопросы..... | 97 |

| | |
|---|-----|
| 4. ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ..... | 98 |
| 4.1. Общие сведения о полевых транзисторах..... | 98 |
| 4.2. Полевые транзисторы с управляющим переходом..... | 101 |
| 4.3. Полевые транзисторы с изолированным затвором..... | 106 |
| 4.3.1. Эффект поля в структуре «металл-диэлектрик-полупроводник»..... | 106 |
| 4.3.2. МДП-транзисторы с индуцированным каналом..... | 109 |
| 4.3.3. МДП-транзисторы с встроенным каналом..... | 114 |
| Контрольные вопросы..... | 117 |
| 5. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ..... | 118 |
| 5.1. Общие сведения о силовой электронике..... | 118 |
| 5.2. Тиристоры..... | 121 |
| 5.2.1. Структура и принцип действия двухэлектродного тиристора..... | 121 |
| 5.2.2. Триодные тиристоры..... | 125 |
| 5.2.3. Симметричные тиристоры (симисторы)..... | 127 |
| 5.2.4. Фототиристоры..... | 130 |
| 5.3. Мощные силовые МДП-транзисторы..... | 133 |
| 5.4. Биполярные транзисторы с изолированным затвором..... | 137 |
| 5.5. Силовая электроника на широкозонных полупроводниках..... | 141 |
| Контрольные вопросы..... | 144 |
| 6. ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ..... | 145 |
| 6.1. Полупроводниковые светодиоды..... | 145 |
| 6.2. Полупроводниковые инжекционные лазеры..... | 149 |
| 6.3. Полупроводниковые фотоэлементы..... | 155 |
| 6.4. Фоторезисторы..... | 160 |
| 6.5. Фотодиоды..... | 164 |
| 6.5.1. Принцип действия фотодиода..... | 165 |
| 6.5.2. Лавинные фотодиоды..... | 168 |
| 6.5.3. P-i-n-фотодиоды..... | 171 |
| 6.5.4. Фотодиоды с барьером Шоттки..... | 172 |
| 6.6. Фототранзисторы..... | 174 |
| 6.6.1. Биполярные фототранзисторы..... | 174 |
| 6.6.2. Полевые фототранзисторы..... | 177 |
| Контрольные вопросы..... | 179 |
| 7. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ СВЧ-ЭЛЕКТРОНИКИ..... | 180 |
| 7.1. Общие сведения об СВЧ-электронике..... | 180 |
| 7.2. Лавинно-пролетные диоды..... | 182 |

| | |
|---|------------|
| 7.3. Диоды Ганна..... | 188 |
| 7.3.1. Эффективная масса носителей заряда в полупроводниках..... | 189 |
| 7.3.2. Эффект Ганна..... | 191 |
| 7.3.3. Генерация электромагнитных колебаний в диоде Ганна..... | 192 |
| 7.3.4. Конструктивные особенности диодов Ганна..... | 195 |
| 7.4. Транзисторы с высокой подвижностью электронов..... | 196 |
| 7.5. Гетеропереходные биполярные транзисторы..... | 201 |
| Контрольные вопросы..... | 204 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ..... | 206 |
| СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ..... | 209 |
| БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК..... | 210 |